

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	精测电子	股票代码	300667
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称的英文全称（简称）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘洪明	程敏	
电话	027-87011179	027-87011179	
办公地址	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭2号	武汉市东湖新技术开发区佛祖岭2号	
电子邮箱	liuhongming@wzjy.com.cn	chengmin@wzjy.com.cn	

2. 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,811,876,102.09	1,381,684,102.09	31.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,054,004.21	27,696,381.74	173.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,400,850.01	-25,441,206.60	218.02%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-722,707,748.08	-669,436,503.52	-57.23%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.19	19.00%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.14	107.14%
加权平均净资产收益率	1.25%	0.93%	0.08%
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	13,228,339,363.82	11,852,492,284.72	11.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,817,912,243.14	4,381,081,366.69	34.00%

3. 公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	32,022	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借的股票）					
股东名称	期末持股数量	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押或冻结情况
新洲	20,915	20.91%	58,500,000	52,584,000	质押 14,926,000
德微	22,529,013	6.6%	22,529,013	0	不适用
武汉文欣股权投资合伙企业（有限合伙）	14,044,100	6.02%	14,044,100	0	不适用
中恒亿盛股权投资合伙企业（有限合伙）	9,610,189	3.44%	9,610,189	0	不适用
中国建设银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,383,046	3.00%	8,383,046	0	不适用
湖南 湖南自游人	6,001,108	2.47%	6,001,108	0	不适用
中恒亿盛股权投资合伙企业（有限合伙）	4,850,056	1.73%	4,850,056	0	不适用
南京人泰创业投资有限公司	3,066,540	1.42%	3,066,540	0	不适用
中恒亿盛股权投资合伙企业（有限合伙）	2,989,080	1.06%	2,989,080	0	不适用
上海聚源资产管理股份有限公司－聚源中证500指数分级证券投资基金	2,989,080	1.06%	2,989,080	0	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/还原因导致上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否有表决权差异安排

□是 √否

4. 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
武汉精测电子集团股份有限公司公开发行可转换公司债券	精测转债	123176	2022年03月01日	2028年03月01日	127,463.13	1.800%

注：001 第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2%。

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年同期
资产负债率	68.07%	66.05%
流动比率	1.02	1.06
速动比率	0.96	1.00
项目	本报告期	上年同期
研发投入占营业收入的比例	3.24	3.94
经营活动产生的现金流量净额	60.25	60.85
研发投入金额	1.97	3.64
研发投入占营业收入的比例	-15.77	-10.72

三、重要事项

（一）主营业务概况

报告期内，公司主营业务聚焦于半导体、显示及新能源三大核心领域检测系统的研发、生产与销售。凭借成熟可靠的整体解决方案与专业技术服务能力，深度服务于下游半导体晶圆制造厂商、显示面板制造厂商及新能源锂电池生产厂商，为客户提供全方位的量检测设备与技术支持。报告期内，公司的主营业务、经营模式未发生变化。

（二）主要产品及用途

公司目前在半导体领域的主营产品分为前道量检测设备、后道电测检测设备、先进封装量检测设备及相关器件等，包括膜厚测量系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统、半导体硅片应力测量设备、明场光学缺陷检测系统和自动检测系统（ATE）等，用于晶圆加工、制造、检测环节的物理参数测量与电性性能检测，是先进制程良率管控核心装备。

（1）前道量检测领域

产品系列	主要用途
膜厚测量系统	用于测量晶圆表面薄膜厚度，确保工艺精度。
光学关键尺寸量测系统	用于测量晶圆表面关键尺寸，确保图形精度。
电子束缺陷检测系统	用于检测晶圆表面缺陷，提高良率。
半导体硅片应力测量设备	用于测量硅片应力，防止翘曲。
明场光学缺陷检测系统	用于检测晶圆表面缺陷，提高良率。
自动检测系统（ATE）	用于自动化检测晶圆性能，提高效率。

（2）后道电测检测领域

（3）先进封装检测领域

（4）核心器件

（5）平板显示检测领域

（6）新能源检测领域

（7）其他检测领域

（8）其他检测领域

（9）其他检测领域

（10）其他检测领域

（11）其他检测领域

（12）其他检测领域

（13）其他检测领域

（14）其他检测领域

（15）其他检测领域

（16）其他检测领域

（17）其他检测领域

（18）其他检测领域

（19）其他检测领域

（20）其他检测领域

（21）其他检测领域

（22）其他检测领域

（23）其他检测领域

（24）其他检测领域

（25）其他检测领域

（26）其他检测领域

（27）其他检测领域

（28）其他检测领域

（29）其他检测领域

（30）其他检测领域

（31）其他检测领域

（32）其他检测领域

（33）其他检测领域

（34）其他检测领域

（35）其他检测领域

（36）其他检测领域

（37）其他检测领域

（38）其他检测领域

（39）其他检测领域

（40）其他检测领域

（41）其他检测领域

（42）其他检测领域

（43）其他检测领域

（44）其他检测领域

（45）其他检测领域

（46）其他检测领域

（47）其他检测领域

（48）其他检测领域

（49）其他检测领域

（50）其他检测领域

（51）其他检测领域

（52）其他检测领域

（53）其他检测领域

（54）其他检测领域

（55）其他检测领域

（56）其他检测领域

（57）其他检测领域

（58）其他检测领域

（59）其他检测领域

（60）其他检测领域

（61）其他检测领域

（62）其他检测领域

（63）其他检测领域

（64）其他检测领域

（65）其他检测领域

（66）其他检测领域

（67）其他检测领域

（68）其他检测领域

（69）其他检测领域

（70）其他检测领域

（71）其他检测领域

（72）其他检测领域

（73）其他检测领域

（74）其他检测领域

（75）其他检测领域

（76）其他检测领域

（77）其他检测领域

（78）其他检测领域

（79）其他检测领域

（80）其他检测领域

（81）其他检测领域

（82）其他检测领域

（83）其他检测领域

（84）其他检测领域

（85）其他检测领域

（86）其他检测领域

（87）其他检测领域

（88）其他检测领域

（89）其他检测领域

（90）其他检测领域

（91）其他检测领域

（92）其他检测领域

（93）其他检测领域

（94）其他检测领域

（95）其他检测领域

（96）其他检测领域

（97）其他检测领域

（98）其他检测领域

（99）其他检测领域

（100）其他检测领域

（101）其他检测领域

（102）其他检测领域

（103）其他检测领域

（104）其他检测领域

（105）其他检测领域

（106）其他检测领域

（107）其他检测领域

（108）其他检测领域

（109）其他检测领域

（110）其他检测领域

（111）其他检测领域

（112）其他检测领域

（113）其他检测领域

（114）其他检测领域

（115）其他检测领域

（116）其他检测领域

（117）其他检测领域

（118）其他检测领域

（119）其他检测领域

（120）其他检测领域

（121）其他检测领域

（122）其他检测领域

（123）其他检测领域

（124）其他检测领域

（125）其他检测领域

（126）其他检测领域

（127）其他检测领域

（128）其他检测领域

（129）其他检测领域

（130）其他检测领域

（131）其他检测领域

（132）其他检测领域

（133）其他检测领域

（134）其他检测领域

（135）其他检测领域

（136）其他检测领域

（137）其他检测领域

（138）其他检测领域

（139）其他检测领域

（140）其他检测领域

（141）其他检测领域

（142）其他检测领域

（143）其他检测领域

（144）其他检测领域

（145）其他检测领域

（146）其他检测领域

（147）其他检测领域

（148）其他检测领域

（149）其他检测领域

（150）其他检测领域

（151）其他检测领域

（152）其他检测领域

（153）其他检测领域

（154）其他检测领域

（155）其他检测领域

（156）其他检测领域

（157）其他检测领域

（158）其他检测领域

（159）其他检测领域

（160）其他检测领域

（161）其他检测领域

（162）其他检测领域

（163）其他检测领域

（164）其他检测领域

（165）其他检测领域

（166）其他检测领域

（167）其他检测领域

（168）其他检测领域